

Réalisation d'un dispositif de couches minces en salle blanche

FORMATION COURTE RÉALISATION D'UN COMPOSANT EN SALLE BLANCHE

Gardanne | Pôle Formation UIMM SUD – AFPI Provence

Dates | Nous consulter

CONTACT

Frédéric Bega

06 21 69 09 31

bega@cfaiprovence.com

COÛT

Nous consulter

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À la fin de la formation, les stagiaires seront capable de :

- Appliquer les consignes HSE lors d'une activité professionnelle en salle blanche
- Concevoir un dispositif de couches minces
- Réaliser un enchaînement de procédés technologiques de dispositifs couches minces en respectant les consignes HSE en salle blanche
- Vérifier les domaines de fonctionnement (datasheet) d'un dispositif de couches minces

DURÉE ET ORGANISATION



Réalisation d'un dispositif de couches minces en salle blanche

Durée : 21 heures

Nombre de stagiaires : 6 personnes

PROGRAMME

FORMATION TECHNIQUE

M1 Les bonnes pratiques de travail dans une salle blanche

- Les règles/consignes du travail en salle blanche dont micro-électronique
- Les règles environnementales, clean concept/ bonnes pratiques

La sécurité.

- M2 La conception d'un dispositif de couches minces
- Technologies d'un dispositif couches minces
- Layout d'un dispositif couche mince
- Gravure laser
- Evaporation thermique sous vide

M3 Mise en situation : fabrication d'un dispositif de couches minces

- La gravure par ablation laser (puissance, vitesse d'écriture),
- La manipulation sous boîte à gants (entrée-sortie d'échantillons / cycles de pompage-purge / contrôle des valeurs humidité, oxygène),
- L'évaporation thermique sous vide (vide secondaire / puissance électrique - effet Joule / rampe de puissance / contrôle de la vitesse d'évaporation et de l'épaisseur / co-évaporation / dépôt multicouches),
- Scellement d'un encapsulant en verre par photoréticulation de colle

M4 Les contrôles des caractéristiques physiques à chacune des étapes de fabrication

- Les mesures par microscopie optique et électrique de la gravure de l'ITO
- Le contrôle du synoptique du dépôt multicouches organiques (épaisseur, vitesse d'évaporation, coévaporation)
- Le contrôle mécanique de l'encapsulant,
- Le contrôle par microscopie optique des dimensions latérales du dispositif en couches minces
- La mesure au testeur électronique de la caractéristique Courant - Tension de l'OLED, vérification des performances
- La mesure au testeur optoélectronique de la caractéristique Tension - Luminance de l'OLED, vérification
- Le calcul du rendement externe du dispositif OLED à l'aide des données expérimentales obtenues, vérification des performances

FORMATION PRATIQUE

- **La prise de poste** : L'habillage, Le respect des mesures environnementales, les précautions d'usage,
La rigueur nécessaire, Les risques identifiés
- **La conception** : Application à l'OLED

Réalisation d'un dispositif de couches minces en salle blanche

La fabrication : Mise en situation sur les équipements du plateau technique permettant la fabrication d'un dispositif OLED

- **Les contrôles d'un dispositif couche minces OLED** : Mise en situation sur les équipements du plateau technique permettant le contrôle et l'analyse chronologiques des caractéristiques physiques à chacune des étapes de fabrication

VALIDATION

- Attestation des acquis de la formation.
- Attestation de fin de formation.

ADMISSION

PUBLIC

Tout public travaillant dans un environnement salle blanche (conducteur, technicien, manager) et développant ou fabriquant des dispositifs de couches minces dans une unité industrielle

PRÉ-REQUIS :

Toute personne travaillant ou amenée à travailler sur des dispositifs couches minces. Personne avec Bac+2 en Matériaux ou Physique des matériaux

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Modalités

Inscription et signature de la convention de formation.

Délais d'accès

Les inscriptions sont acceptées jusqu'à la semaine précédent le démarrage de la formation.

Handicap

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap (Etude de l'intégration avec le référent handicap du centre).

MÉTHODE ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel avec alternance d'apports théoriques et de mises en situations pratiques pour ancrer les apprentissages.

Les mises en situations sont réalisées sur le plateau technique permettant la fabrication d'un dispositif couches minces OLED

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Salle blanche équipée d'un plateau technique composé d'équipements spécifiques à la fabrication d'un dispositif couches minces OLED

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Enseignants/chercheurs Mines-ST-Etienne et/ou experts des process de fabrication STMicroelectronics. Formateurs experts titulaires au minimum d'un BAC+2/+4 et/ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine, professionnels du métier.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET EXAMEN

- La formation comporte une phase d'auto positionnement pour définir le parcours de formation
- Chaque module comporte une phase d'évaluation, d'acquisition de connaissances et/ou de compétence

POURSUITES D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

CQPM 113 : Technicien(ne) Tests, Essais et Dépannages en Electronique

CQPM 114 : Technicien(ne) développeur intégrateur en Electronique

CQPM 285 : Technicien(ne) en électronique embarquée

CQPM 314 : Technicien(ne) Communication sans Fil et Hyperfréquences

CQPM 315 : Technicien(ne) en Electronique de Puissance

- **Taux d'insertion global à 6 mois** : Non renseignés
- **Taux d'insertion métier à 6 mois** : Non renseignés
- **Taux d'insertion métier à 2 ans** : Non renseignés

EN PARTENARIAT AVEC



MINES
Saint-Étienne

Une école de l'IMT